

证券代码：688531

证券简称：日联科技

公告编号：2026-003

日联科技集团股份有限公司

关于全资子公司收购境外公司控制权的进展暨交割完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易情况概述

日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购境外公司控制权的议案》，公司全资子公司RAY TECH SINGAPORE PTE. LTD（中文名：瑞泰（新加坡）私人有限公司，以下简称“新加坡瑞泰”）拟使用自有资金4,890万元新币（折合约人民币26,895万元，最终交易金额以实际交割时汇率为准）收购SCPL SEMICONDUCTOR TEST & INSPECTION PTE. LTD.（以下简称“SSTI”）66%股权。本次交易完成后，公司持有SSTI股权比例为66%，SSTI将成为公司控股孙公司，纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司收购境外公司控制权的公告》（公告编号：2025-065）。

二、交易进展情况

公司已完成本次交易相关的境外投资备案及审批程序，并先后取得江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》、无锡市发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》。2026年1月8日，新加坡瑞泰已按照协议约定支付本次交易的股权收购款，并取得SSTI66%股权，本次股权交割已完成。

三、对公司的影响

本次交易有利于公司进一步完善在高端半导体检测装备领域的业务布局，

深度开拓全球优质半导体客户资源，持续巩固公司在该领域的领先地位，提升公司的综合竞争实力，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

日联科技集团股份有限公司董事会

2026年1月10日